

台灣發明商品促進協會 函

地址：105台北市松山區八德路二段400號7樓
承辦人：賴淑玲
電話：02-8772-3898#19
Email：wiipal68@wiipa.org.tw

受文者：屏東縣屏東市仁愛國民小學

發文日期：中華民國113年1月16日
發文字號：台發協字第1130011641號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文 (1130011641_Attach1.pdf、1130011641_Attach2.docx)

主旨：本協會辦理「2024馬來西亞PiENVEX國際工程創新發明展」，敬請惠予公告並轉知 貴校師生踴躍參加。

說明：

- 一、「2024馬來西亞PiENVEX國際工程創新發明展」是一個全球公認的展覽，旨在展示新的研究和創新的解決方案。透過展覽中的研討會、創新發表會以及廠商媒合會，為您提供更多商業機會，同時推動科學和技術的進步。
- 二、參展日期：113年4月26日至4月28日。
- 三、參展地點：Dewan Ilmu會展中心，馬來西亞玻璃市
- 四、聯絡方式：wiipal68@wiipa.org.tw或02-8772-3898賴小姐

正本：國立屏東大學附設實驗國民小學、屏東縣屏東市中正國民小學、屏東縣屏東市仁愛國民小學、屏東縣屏東市海豐國民小學、屏東縣屏東市公館國民小學、屏東縣屏東市鶴聲國民小學、屏東縣屏東市凌雲國民小學、屏東縣屏東市勝利國民小學、屏東縣屏東市歸來國民小學、屏東縣屏東市民生國民小學、屏東縣屏東市前進國民小學、屏東縣屏東市唐榮國民小學、屏東縣屏東市建國國民小學、屏東縣屏東市復興國民小學、屏東縣屏東市忠孝國民小學、屏東縣屏東市和平國民小學、屏東縣屏東市信義國民小學、屏東縣屏東市瑞光國民小學、屏東縣屏東市崇蘭國民小學、屏東縣萬丹鄉萬丹國民小學、屏東縣萬丹鄉新庄國民小學、屏東縣萬丹鄉興華國民小學、屏東縣萬丹鄉新興國民小學、屏東縣萬丹鄉社皮國民小學、屏東縣萬丹鄉廣安國民小學、屏東縣萬丹鄉興化國民小學、屏東縣萬丹鄉四

維國民小學、屏東縣麟洛鄉麟洛國民小學、屏東縣九如鄉九如國民小學、屏東縣九如鄉三多國民小學、屏東縣九如鄉後庄國民小學、屏東縣九如鄉惠農國民小學、屏東縣長治鄉長興國民小學、屏東縣長治鄉繁華國民小學、屏東縣長治鄉德協國民小學、屏東縣鹽埔鄉鹽埔國民小學、屏東縣鹽埔鄉仕絨國民小學、屏東縣鹽埔鄉高朗國民小學、屏東縣鹽埔鄉新圍國民小學、屏東縣鹽埔鄉彭厝國民小學、屏東縣鹽埔鄉振興國民小學、屏東縣高樹鄉高樹國民小學、屏東縣高樹鄉舊寮國民小學、屏東縣高樹鄉新豐國民小學、屏東縣高樹鄉田子國民小學、屏東縣高樹鄉新南國民小學、屏東縣高樹鄉泰山國民小學、屏東縣里港鄉里港國民小學、屏東縣里港鄉載興國民小學、屏東縣里港鄉土庫國民小學、屏東縣里港鄉三和國民小學、屏東縣里港鄉塔樓國民小學、屏東縣里港鄉玉田國民小學、屏東縣潮州鎮潮州國民小學、屏東縣潮州鎮光春國民小學、屏東縣潮州鎮光華國民小學、屏東縣潮州鎮四林國民小學、屏東縣潮州鎮潮東國民小學、屏東縣潮州鎮潮昇國民小學、屏東縣潮州鎮潮和國民小學、屏東縣萬巒鄉萬巒國民小學、屏東縣萬巒鄉五溝國民小學、屏東縣萬巒鄉佳佐國民小學、屏東縣萬巒鄉赤山國民小學、屏東縣內埔鄉內埔國民小學、屏東縣內埔鄉僑智國民小學、屏東縣內埔鄉崇文國民小學、屏東縣內埔鄉新生國民小學、屏東縣內埔鄉榮華國民小學、屏東縣內埔鄉隘寮國民小學、屏東縣內埔鄉泰安國民小學、屏東縣內埔鄉豐田國民小學、屏東縣內埔鄉富田國民小學、屏東縣內埔鄉東寧國民小學、屏東縣竹田鄉竹田國民小學、屏東縣竹田鄉西勢國民小學、屏東縣竹田鄉大明國民小學、屏東縣新埤鄉新埤國民小學、屏東縣新埤鄉大成國民小學、屏東縣新埤鄉萬隆國民小學、屏東縣枋寮鄉枋寮國民小學、屏東縣枋寮鄉僑德國國民小學、屏東縣枋寮鄉建興國民小學、屏東縣枋寮鄉東海國民小學、屏東縣東港鎮東港國民小學、屏東縣東港鎮東隆國民小學、屏東縣東港鎮以栗國民小學、屏東縣東港鎮大潭國民小學、屏東縣東港鎮東興國民小學、屏東縣東港鎮東光國民小學、屏東縣新園鄉新園國民小學、屏東縣新園鄉仙吉國民小學、屏東縣新園鄉烏龍國民小學、屏東縣新園鄉港西國民小學、屏東縣新園鄉鹽洲國民小學、屏東縣琉球鄉琉球國民小學、屏東縣琉球鄉天南國民小學、屏東縣琉球鄉全德國國民小學、屏東縣琉球鄉白沙國民小學、屏東縣崁頂鄉崁頂國民小學、屏東縣崁頂鄉港東國民小學、屏東縣崁頂鄉力社國民小學、屏東縣林邊鄉林邊國民小學、屏東縣林邊鄉仁和國民小學、屏東縣林邊鄉竹林國民小學、屏東縣林邊鄉崎峰國民小學、屏東縣林邊鄉水利國民小學、屏東縣南州鄉南州國民小學、屏東縣南州鄉同安國民小學、屏東縣南州鄉溪北國民小學、屏東縣佳冬鄉佳冬國民小學、屏東縣佳冬鄉塏子國民小學、屏東縣佳冬鄉羌園國民小學、屏東縣佳冬鄉昌隆國民小學、屏東縣佳冬鄉玉光國民小學、屏東縣恆春鎮僑勇國民小學、屏東縣恆春鎮大光國民小學、屏東縣恆春鎮山海國民小學、屏東縣恆春鎮水泉國民小學、屏東縣恆春鎮大平國民小學、屏東縣恆春鎮墾丁國民小學、屏東縣車城鄉車城國民小學、屏東縣滿州鄉滿州國民小學、屏東縣滿州鄉長樂國民小學、屏東縣滿州鄉永港國民小學、屏東縣枋山鄉楓港國民小學、屏東縣枋山鄉加祿國民小學、屏東縣三地門鄉地磨兒國民小學、屏東縣三地門鄉青山國民小學、屏東縣三地門鄉青葉國民小學、屏東縣三地門鄉口社國民小學、屏東縣三地門鄉賽嘉國民小學、屏東縣瑪家鄉長榮百合國民小學、屏東縣瑪家鄉佳義國民小學、屏東縣瑪家鄉北葉國民小學、屏東縣霧臺鄉霧臺國民小學、屏東縣泰武鄉泰武國民小學、屏東縣泰武鄉武潭國民小學、屏東縣泰武鄉萬安國民小學、屏東縣來義鄉來義國民小學、屏東縣來義鄉望嘉國民小學、屏東縣來義鄉文樂國民小學、屏東縣來義鄉南和國民小學、屏東縣來義鄉古樓國民小學、屏東縣春日鄉春日國民小學、屏東縣春日鄉力里國民小學、屏東縣春日鄉古華國民小學、屏東縣獅子鄉楓林國民小學、屏東縣獅子鄉丹路國民小學、屏東縣獅子鄉內獅國民小學、屏東縣獅子鄉草埔國民小學、屏東縣牡丹鄉牡

裝

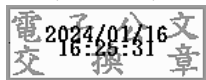
訂

線



丹國民小學、屏東縣牡丹鄉石門國民小學、屏東縣牡丹鄉高士國民小學、屏東縣
恆春鎮恆春國民小學

副本：



施養隆 會長

裝



訂



線



2024 馬來西亞國際工程創新發明展

PIENVEX

我們很榮幸地邀請您參加「2024 馬來西亞 PiENVEX 國際工程創新發明展」，這是一個全球公認的展覽，旨在展示新的研究和創新的解決方案。此次活動將於 4 月 26 日至 28 日在馬來西亞的玻璃市隆重舉行。

PIENVEX 的目標是促進國際間的交流和合作，將世界各地的創意和創新匯聚在一起，推動科學和技術的發展。這不僅是一個展示您最新研究成果和解決方案的機會，還是一個學習和交流的平台，有助於激發您的創造力和潛力。

透過 PiENVEX 展覽中的研討會、創新發表會以及廠商媒合會，為您提供更多商業機會，同時推動科學和技術的進步。這也是一個促進跨學科合作的良機，有助於為未來的科學和技術發展建立重要的平台。

世界發明智慧財產聯盟總會與台灣發明商品促進協會，誠摯地邀請您參與 PiENVEX，與世界各地的同行共同分享您的研究、交流您的想法，並在這個國際盛會上展現您的創新成果。



世界發明智慧財產聯盟總會 會長 謝曼麗



台灣發明商品促進協會 會長 施養隆

敬邀

2024 馬來西亞國際工程創新發明展

PIENVEX

主辦單位：馬來西亞研究與創新協會

展覽日期：2024年4月26日~4月28日

展覽地點：Dewan Ilmu會議展覽中心，馬來西亞玻璃市

參展費用：35,000/件，包含5位發明人報名費、展位費、桌椅及評比費。

選購品項：3,000/件，海報設計及印刷。

託展費用：10,000/件，包含現場布置、解說及作品運送。

早鳥加碼：2024年3月31日前報名，贈送一則電子新聞曝光。(由TIPPA
挑選最佳曝光之電子媒體，視參賽作品之屬性而定。)

【 WIIPA及TIPPA 配合之電子媒體 】

Google新聞、台灣產經新聞網、台灣新聞聯播網、
Yam蕃新聞、NEWSBUFFET、數位之牆、match生活網



報名資訊：台灣發明商品促進協會 (TIPPA)

報名日期：2024年3月31日截止

繳費日期：2024年4月7日截止，逾期取消參賽資格

連絡電話：02-8772-3898

電子信箱：wiipa168@wiipa.org.tw

網 址：www.tippa.org.tw

匯款帳號：戶名：台灣發明商品促進協會

銀行：元大銀行 營業部

帳號：00108253826215

2024 馬來西亞國際工程創新發明展

報名表

連絡單位	中文名稱： 聯絡人： 職 稱： 連絡電話： 電子信箱：
參賽作品	中文名稱： 英文名稱：
參 賽 人 (至多 5 位)	參賽單位：(中文) 參賽單位：(英文，印製獎狀) 中文姓名： 英文姓名：(印製獎狀，請與護照相同) 職 稱： 出生縣市：(未填者視同放棄縣市政府接見的機會)
	參賽單位： 參賽單位： 中文姓名： 英文姓名： 職 稱： 出生縣市：
	參賽單位： 參賽單位： 中文姓名： 英文姓名： 職 稱： 出生縣市：
	參賽單位： 參賽單位： 中文姓名： 英文姓名： 職 稱： 出生縣市：
	參賽單位： 參賽單位： 中文姓名： 英文姓名： 職 稱： 出生縣市：

2024 馬來西亞國際工程創新發明展

報名表

專利申請	<input type="checkbox"/> 已核准號碼_____
作品屬性	<input type="checkbox"/> 申請中案號_____
作品簡介	<input type="checkbox"/> 尚未申請
作品相片	<input type="checkbox"/> 商品化
	<input type="checkbox"/> 原型
	<input type="checkbox"/> 模型
	<input type="checkbox"/> 圖稿
	中文摘要：(不限字數)
	英文摘要：(限定 200 字元，大會手冊印刷系統將自動刪除超過的字元。)

2024 馬來西亞國際工程創新發明展

報名表

作品類別 (限勾選一項)	<input type="checkbox"/> 農業、生物技術和食品工業 <input type="checkbox"/> 人工智能 <input type="checkbox"/> 建築與材料 <input type="checkbox"/> 能源、電力 <input type="checkbox"/> 環境和污染控制 <input type="checkbox"/> 工業和製造業 <input type="checkbox"/> 信息技術、多媒體和通信 <input type="checkbox"/> 創新研究 <input type="checkbox"/> 機械工程與冶金學 <input type="checkbox"/> 醫學、生物醫學、醫療保健和化妝品 <input type="checkbox"/> 人身安全、保護和救援 <input type="checkbox"/> 體育、遊戲和休閒 <input type="checkbox"/> 無人機系統、運輸和汽車產業
參展目的	<input type="checkbox"/> 廣告曝光 <input type="checkbox"/> 現場販售 <input type="checkbox"/> 技術移轉 <input type="checkbox"/> 代理合作 <input type="checkbox"/> 批發合作 <input type="checkbox"/> 製造合作 <input type="checkbox"/> 個人履歷
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> Word 檔報名表請勿轉為 PDF 檔 海報尺寸：90cm x 150cm 檔案傳送：wiipa168@wiipa.org.tw 連絡電話：02-8772-3898 報名日期：2024 年 3 月 31 截止 繳費日期：2024 年 4 月 7 日截止，逾期取消參賽資格
匯款資訊	台灣發明商品促進協會 元大銀行營業部 00108253826215